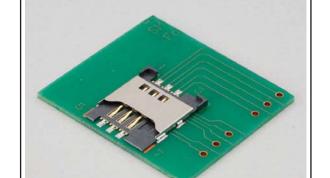
TEK Series

第一電子工業株式会社



概要

SIM カード用コネクタで占有面積を抑え更に コネクタ実装高さ 1.45mm の低背タイプです。

特長

- ◆自動実装対応
- ◆ SMT 実装、スタンダード・リバースマウントタイプ
- ◆ エンボス包装
- ◆ グランド端子に依る ESD 対策
- ◆低背、占有面積小タイプ

用途

携帯電話、小型 PC、その他マルチメディア機器

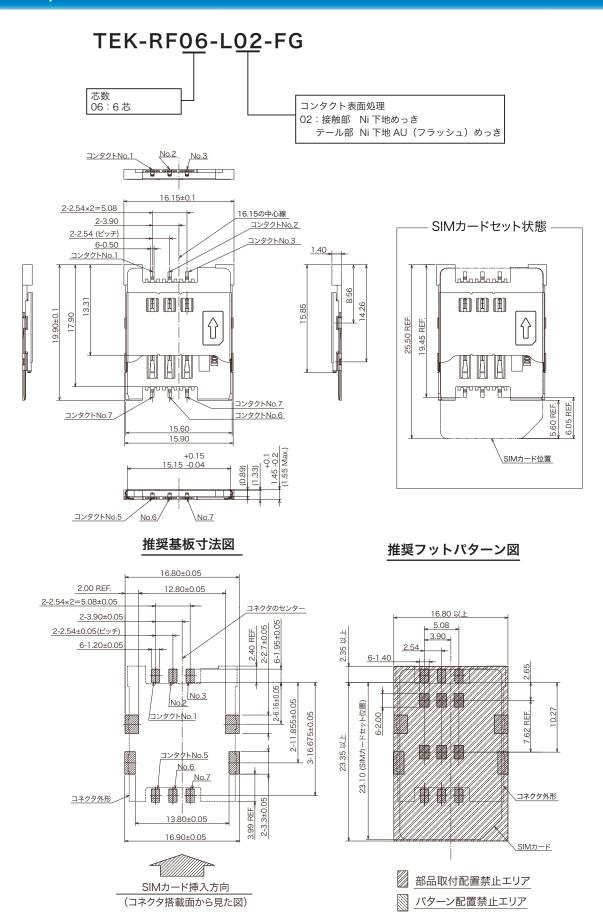
仕 様

定格電圧	DC15V以下
定格電流	1A/コンタクト
耐電圧	AC500V (r.m.s.) / 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 100M Ω以上
接触抵抗	70m Ω以下
挿抜回数	5,000 回
使用温度範囲	-40°C∼ +85°C

材質/処理

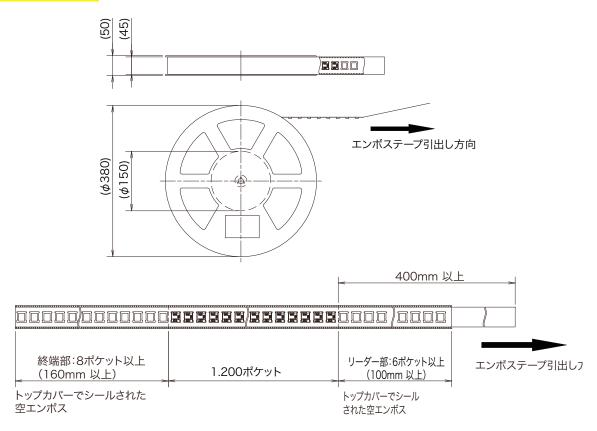


部品名	材質 / 処理
コンタクト	銅合金/接触部:Ni 下地 Au めっき テール部:Ni 下地 Au(フラッシュ)めっき
シェル	銅合金/テール部:Ni 下地 Au(フラッシュ)めっき
ハウジング	LCP 樹脂(UL94V-0)/黒色

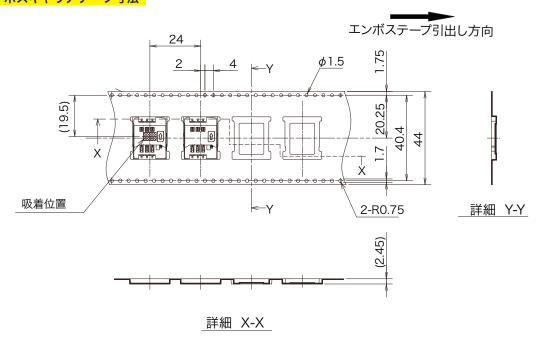


▶梱包仕様

◆リール状態寸法



◆エンボスキャリアテープ寸法



◆梱包単位:1200/リール

TEN Series

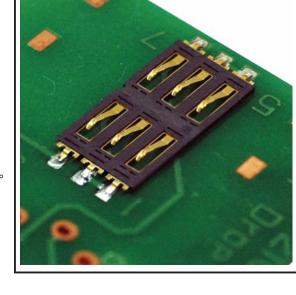
第一電子工業株式会社



SIM コネクタで占有面積を抑え、更に コネクタ実装高さ 0.45mm のガイドレスタイプです。

特長

- ◆自動実装対応
- ◆ SMT 実装
- ◆ エンボス包装



用途

携帯電話、小型 PC、その他マルチメディア機器

仕 様

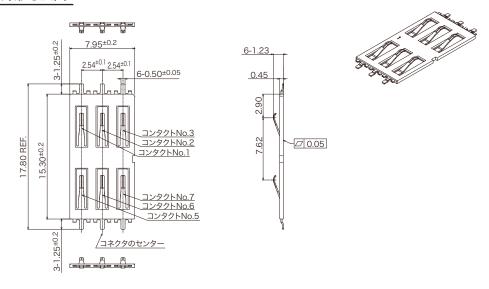
定格電圧	DC15V以下
定格電流	1A /コンタクト
耐電圧	AC500V (r.m.s.) / 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 100M Ω以上
接触抵抗	70m Ω以下
挿抜回数	5,000 回
使用温度範囲	-40°C∼ +85°C

材質/処理



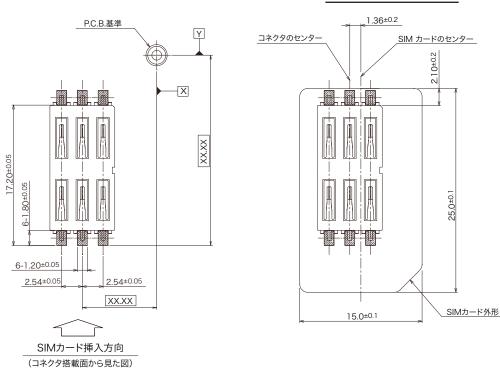
部品名	材質/処理
コンタクト	銅合金/接触部:Ni 下地 Au めっき テール部:Ni 下地 Au(フラッシュ)めっき
ハウジング	LCP 樹脂(UL94V-0)/黒色

外形寸法図



推奨基板寸法図

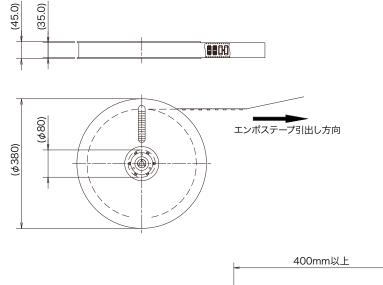
SIM カード動作位置

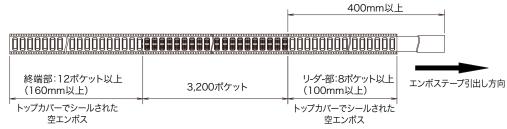


TEN Series 単位: mm

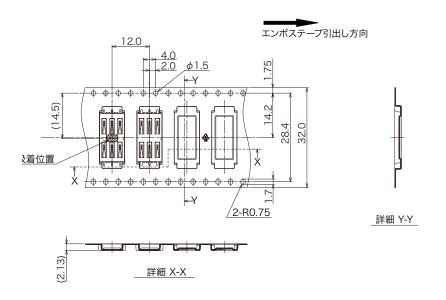
▶梱包仕様

◆リール状態寸法





◆エンボスキャリアテープ寸法



◆梱包単位:3,200/リール